

KUMNAM PRECISION

会社名	日本語: クムナム精密	代表者	漢字: 金 完洙 英語: Kim, Wan-Soo		
	英語: KUMNAM Precision Corp.	業種	精密部品加工及び超精密金型制作		
住所	〒 718-833 #357, Jung-ri, Seokjeok-eup, Chilgok-gun, Gyeongbuk-do, 718-833 Korea				
ホームページ	WWW. kn2004. co. kr	代表電話	82-54-473-4344		
	<input type="checkbox"/> 英語 <input type="checkbox"/> 日本語 <input checked="" type="checkbox"/> 韓国語	代表電話FAX	82-54-473-3710		
参加者(1)	漢字: 全 永鶴 英語: Chun young Hack	部署/職位	技術営業/理事		
資本金	630百万ウォン	売上額(09)	3,650百万ウォン	輸出額(09)	660百万ウォン
設立年度	1982. 7	従業員	32名	付設研究所	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし
技術(品質) 認証事項	1. 技術(品質) 認証品目 : IS09001 2. 技術(品質) 認証種類 :				
海外営業部	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし (海外担当) 日本語可能 : <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 不可能	通訳支援(商談会)		<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要	
主な生産製品	1. TCP & Trim form Punching Die 2. Lead Frame Stamping Die-set & parts 3. Permalloy Ring Core & EI Core, ZGT Core				
サービス製品	4. Trim Form parts 5. 半導体金型/Tooling for semiconductor				
会社特徴 ・ 主な事業内容	<p>○当社は1982年に設立され、30年間半導体金型など超精密部品加工をやってきました。三星、LGなど半導体金型、自動車部品を開発及び製造して納品をしています。</p> <p>○Punch & Die Clearance は3ミクロン(0.003mm)であり管理空差は 2ミクロン(0.002mm)です。</p> <p>○金型及び精密部品製造に必要な諸設備を保有しており、お客様のニーズに最上の品質とサービスを提供しています。IS09001 品質システム認証及び Green Biz認証と企業付設研究所を保有しております。</p> <p>○Transformer用 COREの中で一番難しい品質と、電気的な特性が求められる PERMALLOY CORE (Ni-Alloy core)を始め、各種 CONNECTOR用端子(Terminal)等を金型開発、熱処理など、すべての工程を自社で行い、高速 PRESSによる超精密部品を生産しています。この分野では世界的な品質水準を誇っています。</p>				

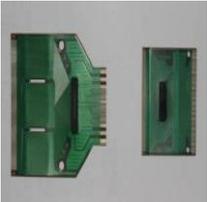
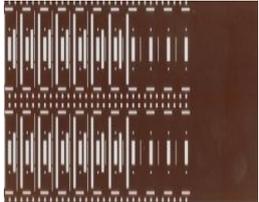
<p>国内取引 実績</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LG INNOTEK : LEAD-FRAME TAPPING & DOWN-SET DIE SET, TCP & COF FILM PUNCHING DIE SET - LG DISPLAY : Module LCD Tap Punching DIE SET - LG Electronics : PDP SINGULATION PUNCHING DIE SET - HYNIX : PKG T/F Precision Parts, Trim Form & LEAD CLAMP DIE SET - JST : CONNECTOR DIE SET - TSP : LEAD FRAME DIE SET - SECRON : LED Trim Form DIE SET - SAMSUNG Electronics : LABEL SEPARATE Machine - SUNG SIN TECH(LG전자 협력사) : EI CORE - CORENET : EI CORE
<p>海外取引 実績</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Five TECH : PKG T/F Precision Parts, Trim Form & LEAD CLAMP DIE SET (JAPAN Fukuoka) - HONGER : EI CORE (CHINA) - DEFOND : RING CORE (CHINA) - TOWER : RING CORE (CHINA)

日本企業との商談希望内容

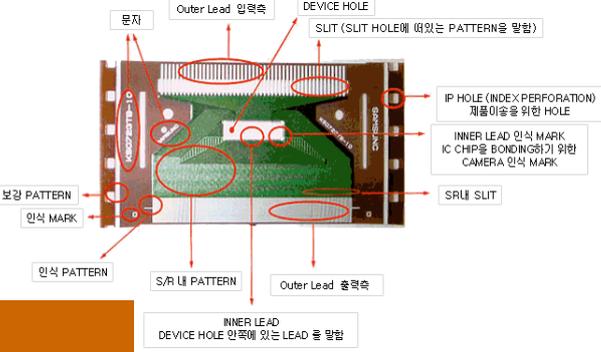
希望商談形態 輸出 輸入 委託生産/加工 技術取引/提携 その他()

TAB & TCP Punching Die Set



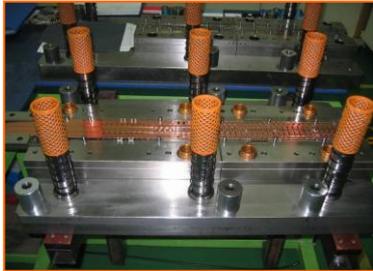
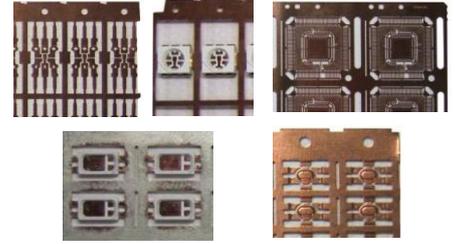
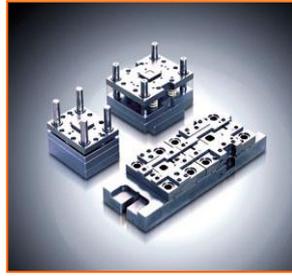





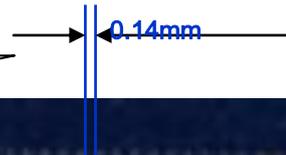
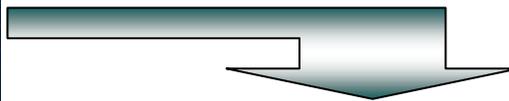
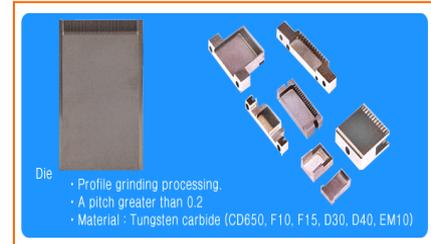
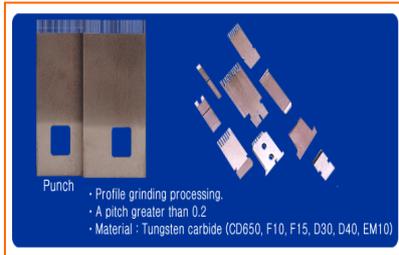



PUNCH & Die Clearance: 0.003mm

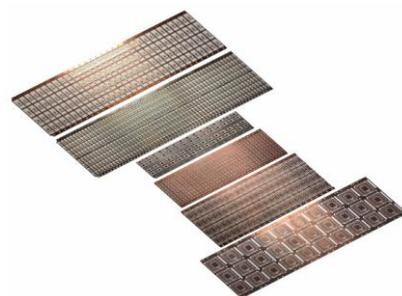
Lead Frame Stamping Die Set



Trim Form Parts



Lead Frame Parts



1. 品名 : E & I Core
2. 用途 : - Modem 用Transformer, Telephone Exchange, 電話機, ファクス, Printer, Microphone
3. 低い磁場にかなり高い透磁率を持つ合金により高温の熱処理を通じ高透磁率、低補磁力、低履歴の損失を防ぐ役割をし、EI, EE, E Core等の種類がある。



1. 品名 : Z. C. T 및 C. T Core
2. 用途 : ビデ, ヘアドライ, エアコン, 漏電遮断器など電気消費量が多いところで火災防止のため設置される漏電遮断用電気センサーGFCI (Ground Fault Circuit Interrupter.), AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) 等に挿入される Permalloy Ring-Core製品
3. 特徴: 優秀な平坦度による出力特性向上による製品の信頼性と安定性を確保し、高品質を Core 生産可能



1. 概要 : SHIELD CASE
2. 用途 : 磁気遮閉用 Shield, 磁気 Head Case, 自動車各種計器遮閉部品
Display CRT Shield, Sound Instruments Shield
3. 電子製品の EMI 遮閉装置/ 移動通信端末機又はその他の通信機、電子機器の電子波障害遮閉装置



商談希望
業種